













S102

通过相干光扫描仪对焊接区域进行相干光扫描，所述相干光扫描仪发射互相干的扫描光束和参考光束，所述相干光扫描包括至少一条扫描线

S104

通过感光元件接收所述扫描光束的反射光与所述参考光束的干涉信号，所述干涉信号与所述扫描线对应

S106

根据所述干涉信号确定相干光扫描的扫描线的高度信息

S108

根据所述至少一条扫描线的高度信息确定焊接轨迹







